科学研究費助成事業

平成 2 9 年 6 月 2 0 日現在

研究成果報告書

機関番号: 12102 研究種目: 基盤研究(B)(一般) 研究期間: 2014~2016 課題番号: 26289114 研究課題名(和文)共鳴増幅配線による低損失伝送線の開発

研究課題名(英文)Development of a Low Loss Transmission Line Using Resonance Interconnection

研究代表者

安永 守利 (YASUNAGA, Moritoshi)

筑波大学・システム情報系・教授

研究者番号:80272178

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 9,500,000円

研究成果の概要(和文): パソコンやモバイル機器などの動作周波数はGHzに達しているが,今後の性能向上のためには,さらに動作速度を向上する必要がある.一方,GHzの領域では,これらの機器を構成するプリント基板上の配線の損失が大きくなり,配線上を伝搬するディジタル信号の品質が劣化するという問題がある.このため,周波数を向上することが困難になる.

本研究の目的は,損失による信号品質の低下を新たな配線構造によって解決することである.本研究では,新たな配線構造であるセグメント分割伝送線,および,信号反射理論に基づく設計により,この問題を解決する手法を提案した.そして,その有効性をシミュレーションと試作基板で実証した.

研究成果の概要(英文): Operation frequencies in personal computers and mobile devices have reached over GHz already. And it is necessary to increase the frequency furthermore in order to increase their performances. On the other hand, in the GHz domain, loss in the interconnections in printed circuit boards used in those devices increases as the frequency increases. And the loss increment decreases the signal integrity of digital signals propagating on the interconnections. The signal integrity reduction thus impedes the frequency increment.

The purpose of this research is to overcome the above problem by novel interconnection structures. We have applied segmental transmission line, which had proposed by us, to the interconnection structure and proposed a novel transmission design method based on the wave-reflection theory. And we have demonstrated their efficiency by measurements on prototypes as well as simulations.

研究分野:集積システム工学

キーワード: 信号品質 損失 プリント基板 遺伝的アルゴリズム 共鳴 Signal Integrity



1. 研究開始当初の背景

プリント基板や LSI の高速伝送用"低損失 配線"の開発は、半導体、およびプリント基板 の最重要テーマの1つであり、国際半導体技 術ロードマップ(ITRS)でもその最重要開発課 題の1つとしてあげられている.しかし、数 GHz を超えた領域では、配線材料や絶縁体材 料の開発だけでは、損失によって減衰劣化し たディジタル信号を十分回復できていない のが現状である.

このため現在は,配線にイコライザやエンファサイザ等の能動回路を付加することで 減衰劣化したディジタル信号を回復する技 術が用いられている.イコライザ等を用いる ことでコストと消費電力は増加し,実装密度 も低下する.しかし,現状では,これらの能 動回路に代わる有効な技術が無い状況にあ る.このため,ISSCC(国際固体素子回路会 議)を始めとする著名な会議において,毎年, 小型で低消費電力なイコライザやエンファ サイザが数多く報告されている.

2. 研究の目的

本研究の目的は、"これまでになかった形 状の配線"を用いることで LSI とプリント基 板用のディジタル信号伝送向け「低損失配 線」を実現することである.具体的には、減 衰劣化した信号が共鳴増幅を起こす"共鳴増 幅配線"を実現し、これにより利得回復と波形 整形を行うアイデアである.ここで、一般に 共鳴増幅現象は、非線形多重反射現象となる.

このために共鳴増幅器の設計は非線形逆 問題となり,理論的な設計はできない.そこ で本研究では,既に我々が開発した「セグメ ント分割伝送線」を利用する.セグメント分 割伝送線は,プリント基板配線上の歪み波形 を整形するために我々が開発した技術であ る.

3. 研究の方法

既に我々は、新たな伝送線(プリント基板 配線)構造として、「セグメント分割伝送線 (STL: Segmental Transmission Line)を提案し ている.STLは、配線上のインピーダンス不 整合が原因で発生する信号品質(SI: Signal Integrity)を改善する全く新たな手法として提 案された.

本研究では、この STL が、本研究で対象 とする減衰劣化にも適用できると考え、STL の利用を研究方法とする.

一方, STL は確率論的な最適化アルゴリズ ムの一つである遺伝的アルゴリズムを利用 する.このため,減衰を回復できる極めて良 好な解が見つけられるという長所がある一 方,見つけられる保証がないことが短所であ る.このため本研究では,理論にもとづく決 定論的な方法も合わせて検討する. 4. 研究成果

(1) 低損失配線のための STL の基本評価

STL は、図1に示すようにプリント基板上の配線を複数のセグメントに分割し、各セグメントの線幅 W_i を変える(特性インピーダンスを変える)ことで、セグメント境界で反射波を発生させ、その反射波を重ね合わせることで、ターゲットとなる歪んだ信号波形を整形する(SIを改善する技術である)—図1では、セグメント長 L_i も変更している一.ここで、各セグメントの W_i と L_i を決める理論的な手法はなく、その組合せはとなり組合せ爆発問題となる.このため、現在は、生物の進化に基づく確率論的な最適解探索手法である遺伝的アルゴリズムを用いている.

STL は,既に,メモリバスなどのインピー ダンス不整合点が多いマルチタップ配線に 適用され,その高い信号品質改善効果が示さ れている.



図1STLの概略

一方,本研究で対象とする低損失化が望ま れているのは、USB や PCIexpress などの End-to-End 伝送であり、このような伝送系に 対する STL の効果はまだ定量的に評価され ていない.特に周波数領域での評価は、これ までのマルチタップ伝送では困難であった. そこで本研究では、まず、図2に示す

End-to-End 伝送(無損失配線)を対象に, STL の効果を評価した(図2は,上段が通常 伝送線下段が STL である.



図2 評価対象とした伝送系

対象は伝送レート 8Gbps で配線長は 3.8cm で あるが、実測のため、測定機器の精度の観点 からスケールアップ実験(スケールアップ比 16)として、500Mbps、60cmとした.伝送経 路の途中には、ビア・ホール等の負荷を想定 した 15pF の寄生容量が 2 個接続されている. 図 3 に遺伝的アルゴリズムを用いた設計 結果を示す.全体を 16 個のセグメント(横 軸)に分けて設計した.図に示すように,遺 伝的アルゴリズムにより,各セグメントの特 性インピーダンス(縦軸)は 30Ω~120Ω で 大きく変動する結果となった.



図3STLの設計結果

この結果を基に試作基板を作成した(図 4). 図の上段が従来配線,下段が STL の写真 である. この基板のアイパターンの測定結 果を図 5 (従来配線),図 6 (STL) に示す. 振幅 1.0V に対して,従来配線の場合,アイ 開口はほとんど閉じてしまい,実用は困難で ある.一方,STL ではアイ開口は実用可能な 大きさであり,従来配線に比べて,アイ開口 高さで 1.84 倍,アイ開口幅で 1.71 倍の改善 が得られている.



図5 従来配線のアイパターン(実測)

さらに,従来配線と STL の両者について 測定した等価損失 (S_{21}) を図 7 と図 8 にそれ ぞれ示す.従来配線の S_{21} は,210MHz 付近 を中心に約-8dBの大きな損失が確認される. そして,これが信号品質の低下 (アイ開口の 低下原因であると判断できる.

一方,STL では, S_{21} のこの大きな損失が改 善され,ほぼフラットな損失特性となってお り,これがアイ開口が大きく改善された周波 数領域での解析結果である.



図6STLのアイパターン(実測)



図7 従来配線の等価損失 S₂₁ (実測)



図8従来配線の等価損失S₂₁(実測)

(2) 低損失配線のための STL 設計と評価 上記の基本評価より, STL は, 従来のマル チタップ型配線だけでなく, End-to-End 型配 線についても高い波形整形能力があること が示せた. さらに, その波形整形は, 周波数 領域(損失特性)において, その損失を回復 する構造となっていること(遺伝的アルゴリ ズムがそのような解を選んでいること)が分 かった.

そこで、STL を End-to-End 型の有損失配 線に適用し、その波形整形を試みた. 図9に 有損失伝送系について、対象とした従来配線 と STL を示す. 伝送レートは、PCI-Express Gen.3 をターゲットに 8Gbps とし、その配線 長を 70cm とした. これは丁度、ハイエンド サーバなどのバックプレーン PCB 基板上に おけるデータ信号伝送に相当する.

なお、この設計においても実測評価を行う ためにスケールアップ設計(スケールアップ 実験とした.スケールアップ比は、16とした. これより、伝送レートは 500Mbps で、配線長 は、11.2m である(有損失配線については、 正確にはスケールアップ設計は適用できな いが、同等の損失が発生することから本設計 とした).

ここで、当初、従来配線を STL に変更し ただけで設計を試みたが、十分な波形整形 (損失改善)は得られなかった.その理由は、 エネルギー損失にあると考えられる.そこで、 受信端に付加配線(図では 30cm の配線)を 接続することでこれによって反射を起こし、 すなわち、エネルギーの共鳴を起こして波形 を整形することとした.



図9有損失従来配線と有損失 STL

図 10 に従来伝送線と STL の試作基板によるアイパターンの実測結果を示す.



従来配線では、振幅は送信振幅 1V をほぼ 保っている.これは、送信パターンが低周波 の場合(例えば、...1111111100000000...)損 失がほとんど無いためである.一方、アイ開 口電圧は 0.35V、アイ開口幅幅は 1.1ns と非常 に小さくなっており、実使用は困難である. アイ開口が小さくなった原因は、高周波のビ ットパターン(最高周波数は、...1010101...) は損失が大きいためであり、この損失を回復 することが必要である.

一方, STL のアイパターンは, 従来配線に 比べ, アイ開口電圧で 2.4 倍, アイ開口幅で 1.6 倍改善されており, 測定結果からわかる ように十分実用可能な信号波形となってい る.

以上の結果から, STL は, 共鳴配線部分を 付加することで, 損失によって劣化した信号 波形に対しても高い波形整形能力を示すこ とが実測によって示すことができた.

一方, STL は, 確率論的な設計手法である ため,非常に良い解が見つかる反面,いつも 良好な解が得られるとは限らない.そこで, 本研究では,決定論的な手法においても,良 好な解を見つけることができる設計手法に ついて検討した.すなわち,確率論的なアプ ローチ(STL)の場合,非常に優秀な解が得 られるが,常時そのような解が得られるとは 限らないのに対し,確率論的な手法により, 常に良い解(実使用には利用可能な解)が得 られるという位置づけである.以下,本研究 で得られた確率論的な設計手法について述 べる.

(3) 低損失配線の決定論的設計手法と評価

決定論的な設計手法

有損失配線で、何故、信号品質が劣化する かについては、既に、前項でビットパターン の周波数の観点で述べたが、シングルショッ トパルスの観点では、以下のようにとらえる ことができる.

すなわち,図11に示すように,送信側で 理想的なシングルショットパルス (...00010000...)を入力しても,有損失配線 を伝播して受信された信号は,高周波部分が 減衰してしまうため,図のように振幅が減少 (1Vが m_0 に低下)することの他に"鈍った" 波形,すなわち,テール(尾)を引いた波形 となる.このテールが後続のビット列に影響 することで,波形劣化が起こる(図では, m_1 が後続のビット0に重なり,1と判定され,いわゆるシンボル間干渉が発生する).

そして,任意のビット列は,このシングル ショットパルスの重ね合わせであることか ら,結果として,アイ開口が閉ざされる結果 となる.



図 11 シングルショットパルスの有損失応答

本研究では、図9に示す付加配線(共鳴配 線)をセグメントに分けず、その反射現象の みを使って、決定論的な設計手法によって受 信端での波形整形を試みる.

基本的なアイデアは、図 12 に示すように、 共鳴配線によって発生した反射波(逆相の反 射波)を重ね合わせ、アイ開口劣化に影響を およぼすシンボル間干渉成分である m₁と m₂ を m₁'と m₂'に減少させることである(m₃以 降の成分はほぼ0であるとして考慮しない).

具体的には, $m_2' = 0$ となるように共鳴配 線を設計する (条件 1). 一方, $m_2' = 0$ によっ てもともとのシングルショットパルスの応 答である m_0 'も減少してしまう. そこで, m_0 ' はできる限り $m_0' \rightarrow m_0$ となるよう(元の振幅 を維持するよう)共鳴配線を設計する(条件 2).

図 13 は,共鳴配線による反射の重ね合わ せタイミングを示している.共鳴配線の特性 インピーダンスを Z,長さを L,そして,終 端抵抗を R として,この配線からの反射を時 刻 t=0, t=T, t=2T で重ね合わせることで 上述した 2 つの条件を満足するよう設計を行 う.なお Z と R は,代数方程式の解として, 解析的に特ことができ,L は,配線の伝播速 度から導くこと(全て,決定論的に導くこと) ができる.なお,本手法では,図 11 の受信 信号(応答信号)の m_0 , m_1 , m_2 を回路シミ ュレータによって求めている.



図 12 共鳴配線の反射による波形整形



図 13 反射の重ね合わせタイミング

評価と解析結果

伝送レート 8Gbps, 配線長 75cm のプリント基板配線を対象に設計と評価を行った. 受信点でのアイパターンのシミュレーション結果を図 14 と図 15 に示す. 図 14 は,従来配線のアイパターンであり,図 15 は,共鳴配線を付加した提案手法のアイパターンである.

提案手法では、信号の振幅は減少している ものの(これは、 m_0 'の減少による)、アイ開 口は大きく改善している.特に、従来の有損 失配線では、アイ開口幅の減少からジッタが 非常に大きく、実使用は困難である.一方、 本設計による共鳴配線を付加することで、ジ ッタは大幅に減少し、アイ開口電圧も十分で あり、実使用が可能であることがわかる.

以上の結果を,試作により確かめるため, 試作基板を作成した.なお,8Gbpsのアイパ ターンを正確に測定することが困難であっ たため,スケールアップ設計を行った.スケ ールアップ比を 12 として, データレートは 660Mbps, 配線長は 9m とした.

なお,有損失配線については,その誘電損 失が周波数の 1/2 乗に比例するため,正確に はスケールアップが成り立たないが,8Gbps の伝送レートを基準にした場合,660Mbpsに 伝送レートを落とすことで,より,誘電損失 の影響が大きくなることから,過小評価には ならない(むしろ,有損失の影響が大きくな る).

試作基板を実測したところ,従来配線においては、アイ開口はほぼ閉じてしまっており、 実使用は困難であった.一方,提案手法においては、アイ開口電圧 158mV,アイ開口幅 972ps が観測され、実用可能なアイ開口が得られた.

以上の結果から、実測実験においても、本 手法の有効性を確認することができた.



図 15 受信アイパターン(提案手法)

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計1件)

① <u>Moritoshi Yasunaga</u> and <u>Ikuo Yoshihara</u>, "An evolutionary design methodology of printed circuit boards for high-speed VLSIs," Artificial Life and Robotics (Springer), 査読有り, Vol.21, No.2, pp.171-176, 2016. DOI: 10.1007/s10015-016-0266-9

〔学会発表〕(計16件)

 Tetsuya Odaira, Naoki Yokoshima, <u>Ikuo</u> <u>Yoshihara</u>, and <u>Moritoshi Yasunaga</u>, "Evolutionary Design of High Signal Integrity Interconnection Based on Eye-diagram," Proc. International Symposium on Artificial Life and Robotics 2017 (AROB 22th '17), 査読有り, pp. 535-540, Ooita, Japan, January

- ② Moritoshi Yasunaga, Naoki Yokoshima, <u>Ikuo</u> <u>Yoshihara</u>, "A Passive Equalizer and Its Design Methodology for Global Interconnects in VLSIs," Proc. 2016 IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC 2016), 査読有り, 6 pages in USB memory, Tallin, Estonia, September, 2016.
- ③ Naoki Yokoshima and <u>Moritoshi Yasunaga</u>, "Signal Integrity Improvement Design of Lossy Transmission Line Based on a Single-shot Pulse," Proceedings of 2016 IEEE Electrical Design of Advanced Packaging & Systems Symposium (EDAPS 2016), 査読有り,
- pp.149-151, Hawaii, U.S.A, December 2016.④ Shumpei Matsuoka and Moritoshi Yasunaga,
- "A High Signal Integrity Interconnect Design Using a Genetic Algorithm and Its Solution Analysis," Proceedings of 2016 IEEE Electrical Design of Advanced Packaging & Systems Symposium (EDAPS 2016), 査読有り, pp.185-187, Hawaii, U.S.A, December 2016.
- ⑤ Moritoshi Yasunaga, and Ikuo Yoshihara, "Bio-inspired Design of High-speed Transmission Line -High Signal Integrity Design for Printed Circuit Board Traces in GHz Domain-," Proc. the Fourth International Conference on Intelligent Systems and Applications (INTELLI)2015, 査読有り, pp. 23-25, St Julian's, Malta, Oct. 2015.
- 6 Moritoshi Yasunaga, Yusuke Kuribara, Hirofumi Inoue, Ikuo Yoshihara, "Simultaneous Improvement to Signal Integrity and Electromagnetic Interference in High-Speed Transmission Lines -Towards Realization of Branched Traces for High-Speed Data Transfer in PCBs -," Proc. The IEEE Symposium Series Computational Intelligence on 2015/ International Conference on Evolvable Systems 2015, 査読有り, pp.1236-1243, Captownn, South Africa, December 2015.
- ⑦ Syun Akutsu, <u>Ikuo Yoshihara</u>, and <u>Moritoshi</u> <u>Yasunaga</u>, "An Evolutionary Design Methodology for High Speed Point-to-Point Transmission Line Used in Printed Circuit Boards," Proc. International Symposium on Artificial Life and Robotics 2016 (AROB 21th '16), 査読有り, pp. 317-321, Ooita, Japan, January 2016.
- ⑧ Moritoshi Yasunaga, Hiroki Shimada, Shohei Akita, and <u>Ikuo Yoshihara</u>, "Segmental Transmission Line: Its Practical Application -The Optimized PCB Trace Design Using a Genetic Algorithm-," Proc. The IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2014/ International Conference on Evolvable Systems 2014, 査読有り,

pp.23-30, Orlando, Florida, U.S.A., December 2014.

- ⑨ Moritoshi Yasunaga, and Ikuo Yoshihara "An Evolutionary Design Methodology of Printed Circuit Boards for High-speed VLSIs," Proc. The 20th Int'l Symp. on Artificial Life and Robotics 2015 (AROB 20th'15),査読有り, pp.498-501, Ooita, Japan, January 2015.
- 〔図書〕(計1件)
- (1) 安永守利, "高速ディジタル伝送信号の波 形整形技術,"「電磁波吸収・シールド材料と ノイズ・誤動作対策第7章第2節」(10ペ ージ予)技術情報協会,2016年9月.
- 〔産業財産権〕 出願状況(計0件) 取得状況(計0件)
- 〔その他〕 ホームページ等 http://islab.cs.tsukuba.ac.jp/~yasunaga/
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者
 安永 守利 (YASUNAGA, Moritoshi)
 筑波大学・システム情報系・教授
 研究者番号: 80272178
- (2)連携研究者
 吉原 郁夫 (YOSHIHARA,Ikuo)
 宮崎大学・工学部・名誉教授
 研究者番号: 20322315
 - 金澤 健治 (KANAZAWA, Kenji) 筑波大学・システム情報系・助教 研究者番号: 40707874
- (3)研究協力者
 - 大本 健一朗 (OHMOTO, Kenichiro)
 - 監物かおり (KENMOTSU, Kaori)
 - 横島 直樹(YOKOSHIMA, Naoki)
 - 阿久津 駿 (AKUTSU, Shun)
 - 大平 哲也 (OHDAIRA, Tetsuya)